(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—88609

€DInt. Cl.3 G 01 B 21/02 識別記号

庁内整理番号 7119-2F

49公開 昭和58年(1983) 5 月26日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈寸法測定方法および装置

昭56-188097

②特 砂出

昭56(1981)11月24日

砂発 明 山崎啓三 東京都港区芝五丁目33番1号日 本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 内原晋

1. 発明の名称 : 寸法剛定方法および接置

2. 存許請求の範囲

- 1) 現俗値を設定し側だ値の合否を判定し表示す る寸法剛定方法において、複数の現名鱸の一部 を剛定値を用いて設定することを特徴とする寸 货刚定方法。
- (2) 戒格直を設定し測定確の合否を判定し表示す 寸法側定突離において、 複紋の現格値の一部を 側定腹を用いて再改定し側定数により輸配複数 の現格値を切換え、複数の異った寸法に対して 合否刑定して投示することを特徴とする寸法側 定要准。

3. 超明心净湖及说明

不知明は、 半導体装置の製造化使われるフォト マスクの寸法制定に係り、特に伸入チップを有す

カフォトマスクの寸法測定においては、 現格値を 設定しておき、測定艦の台舌相定をする寸法制定 方法をよび寸法研定提供化関する。

従来、半導体装蔵の製造に使われるフォトマス クは同一絵例の主チップが軽減に規制正しく香榴 日状化遊んだフォトマスクが主であった。 凍近の 傾化半導体袋蔵が酸細化、複雑化するとフォトマ スクとウェーハスの位置合せ作業を人手に扱って することは、高度の恐線を必要とし、むすかしく なってきており、紋年前から、との位置合せ作業 を自動化し、機械で行なり様になってきている。 とのため、フォトマスクに自動位域合せ用マーク をチップとして伸入する場合が増している。 第1 図はこの碌を伸人チップの入ったフォトマスク1

第1凶はマスクバターンにモチップ11の他に 2ヶ所に頑人チップ12が入っている例である。 一般に主チップ11・単人チップ12の絵例は異 っており、その寸広見名はそれぞれのチップにつ いて設計時に決められており、フォトマスク1内

-43-

特開附58-88609(2)

の音チップはそれぞれの寸伝現名を構足する必要がある。伸入チップの配成は原版であるマスターマスクで行なわれ、この段階で音チップの寸法が 次る。同一途柄のチップ側の寸法は製准条件が同 一なので比較的バランギが少なく 均一に出来るが、 異なる途柄側の設計順に対する寸法はバランギが 生じ易い。

便米は、それぞれの規格は設計値にもとづき独立に失められていた。即ち、主チップ、神入チップの設計寸法をX,Y,許容範囲を X_A , Y_A ととすると、それぞれのチップの規格は $X\pm X_A$, $Y\pm Y_A$ とカり、X ,Y の間には何の関係もなかった。従ってフォトマスクは主チップと挿入チップとの間で設計寸法に対する異様チップ間の寸法のバランキは皮大 (X_A+Y_A) まで許されることに

マスターマスクで主チップ、伸入チップの制定 値がそれぞれの設計 誠に近い場合は、規格に対し て余裕があるため、ワーキングマスクを製作する 際のコピー時の感光量や現像、ペーキング、エッ

- 3 -

本元明の以上の様な欠点を除去するためにマスターマスクで現格を厳しくせずに出来るだけ均一なマスクを選び出すもので現格に相互関係でもたせ、 側定順を用いて、 現格を再改定する方法とその暖徹を提供するものである。

本発明は、例えば主チップ 11・ 伸入チップ 12 の寸法 現名 $X \pm X_A$ 、 $Y \pm Y_A$ を 人力設定しておき、 $\Xi + y = y = 1$ 1 を 御足候、 子の平均慮 X を 奪出し、 $\Xi + y = y = 0$ 設計値との 選(X - X)を が入 Y = y = 0 の 設定値に 加 耳し伸入 Y = y = 0 の 規格に $\Xi + y = y = 0$ の 設定値と の 関連を も たせ、 $Y + (X - X) \pm Y_A$ に 変換し、 この 規格で 挿入 Y = y = 0 の 表 の で の 表 で 一 の 表 で 一 の 表 で で の 表 で で の 表 で で で の 表 で で の 表 で で の 表 で で の 表 で で の 表 で で の な と で に よ り 従来 と 同 じ 入 力 設定 で フォトマスク 内 の 異種 チップ 間 の 設計 値 に 対 する 寸 法 ズレ を $X_A + Y_A$ か ら Y_A に 瘤 める こと が 出来る。

本光明によれば、マスターマスクの寸伝 場合を 酸しくすることなく、又、ワークマスクのブロセ ス条件を厳しくせずに挿入チップを含めて、フォ トマスク内の基子寸法はより均一なものが得られ、 ナングギのプロセス条件をそれ機破しく破定したくとも協選のはいマスクが出来上る。しかし、モチップと挿入ナップの寸法がそれぞれの規格値の中央になかった場合、たとえば、主チップの寸法が規格の上限(+ X A)にある場合に付、マスターマスクの内で現格一所に寸法がはらついているため、リークマスクの製造条件は非常に破しくたり、細心のプロセスコントロールが要求される。又、少しのプロセス条件のズレにより規格外にすれ、ワークマスクの製造を増が低くなる。しかも出来たワークマスクは主チップの寸法を設計値に近つけることが出来す。ワークマスク内の寸法は成路内一所のバラツキがあり品質のよいマスクではない。

使ってこの様な弊者を妨ぐため、マスターマスクでは主チップ、挿人チップ共規格を必要以上に破しくして、ワークマスク製作時に多少の条件のズレがあっても競終的に $X\pm X_A$ 、 $Y\pm Y_A$ の規格に入る様にしている。

- 4 -

义、主チップも設計値に近づける極なプロセスコ ントロールすることが可能となる。

以下本希明の一来鑑例を図面により説明する。 項1図は前述した様に伸入チップの入ったフェ トマスク1である。この様な場合、寸法検査は主 チップ11・挿入チップ12をそれぞれ測定し、 「似と品質の重ね合いで、主チップ11について は放チップの抜根り、挿入チップについては全数 火は抜取りの検索が行たわれるのが一般的である。

単2図は本発明実施例による寸法剛定装置のプロック図である。従来の寸法剛定装置に加奪回路33を有し改定選を変更することを特徴としている。XYスケージ21に関ったフォトマスク1に付加レンズ22を應して吸密部23で観察されると共にエッデ波出部24で所定のチップの程定個所の寸法のエッデ部が検出される。一方レーザー光膜25と干渉付26によりXYステージの位置減出27をし、測御ポ28により収励部29に指示を与え、順次、主チップ11・挿入チップ12のそれぞれの程定個所の寸法が測定出来る棒、X

福州458- 88609(3)

Yステージ21を移動させる。乂、干渉計26よ り発生するパルス信号101はエッチ検出部24 より発生するエッデ信号102により棚足部30 で処理され、例定順信号103となり、耐御部28 へ送られる。刷御那28は測定通信号103を一 時貯えると共に利定部34へ送り。 刺定電信号 103の送り出し回収をカウントし、おらかじめ 火められている紋、即ち、主チップの側定が終了 したら測定値の平均Xを出し、(X-X)を計算 し、加卓信号106を加延回略33化送り、第2 戦定値32をY±Y_BからY+(X-X)±Y_B 化変 更し、設定値切換部36へ送り出し設定値切換が 36を今まで漏っていた粥し枚定職31を沸2枚 定帳32に切換える。刊定型34は、副御刊28 より送られてくる側定値信号103と設定値切換 部36より送られてくる設定値信号105とを比 較して設定値の内か外かを判定して、その結果を 投示部35亿出力する。

即ち第1図のフォトマスクの例では、第1般定順として、主チップ11の規格順X±X 、沸2数

人チップ、21……入Yステージ、22……対図レンズ、23……破梁部、24……エッデ検出部、25……レーザー光線、26……干渉計、27……心臓検出、28……側仰部、29……感動部、30……測定部、31……年1 設定値、32……端2改定値、33……加延回路、34……判定部、35……表示部、36……設定値切候部、101……パルス信号、102……エッデ信号、103……側定値信号、104……切換信号、105…故定値回号、106……加延信号、である。

元理人 异埤土 内 原 背

定値として挿入チップ 1 2 の規格値 Y ± Y_B を入力し、制御部 2 8 化主チップ 1 1 ・ 収入チップ 1 2 のそれぞれの改産チップ 数を入れておけば、それぞれの寸法期定値に合否刊定された結果が得られることになる。

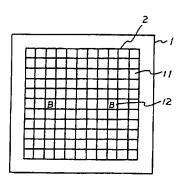
本契約例では設定値が2値類の場合を例としたが3値項以上になっても加減回路を増加すれば可能であってとは明らかである。

以上の説明でもわかる通り本元明によれば、異様の単入チップの入ったフォトマスクにおいて、 チップ間の寸法のパランキを少なくなる様にした 寸法の含否刊定が行なわれることが出来、高品は のフォトマスクを得ることができる。

4. 国面の耐速を説明

単1 図は、主チップ以外に申入チップが2 ケ所 で人ったフォトマスク、単2 四代な光明異應例の 寸法側定要性のブロックである。

なお凶において、1 ……フォトマスク、2 …… マスクバターン、1 l ……主チップ、1 2 ……値



第/図

